

咨询处理 - 硬件咨询 #2497

硬件咨询 # 2382 (已反馈): 代付款-半导体-刘孔

代付款-半导体-刘孔

2026-09-11 10:19 - 宁欣洋

状态:	新建	开始日期:	2026-09-11
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			

历史记录

#1 - 2026-09-11 10:20 - 宁欣洋

- 主题 从 代付款 变更为 代付款-半导体-刘孔
- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

代付款金额2300元，记账2553